

【起因・判断ポイント・発生工程】銀スルーホール印刷時に介在した繊維他の異物が、銀ペースト部に巻き込まれて出来たもの（銀スルーホール印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】在印刷银膏时，银膏里卷入纤维及其它的杂物所引起的（银膏印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by fiber debris or another foreign object entrapped in paste coated area in silver through-hole printing (Silver through hole printing process)



【コメント】
左の拡大
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
左照片的放大
显微镜倍率 ×

【Comments】
Enlargement of left
photo
Magnification: ×

5-2-8 銀スルーホール用オーバコート欠け／銀通孔的表面涂层有缺口 / Chipped silver through hole overcoat

【特徴】銀スルーホール用オーバコートが欠けている状態の欠陥

【特征】銀通孔的表面涂层有缺口的缺陷。

【Characteristics】Silver through hole overcoat is chipped.

【起因・判断ポイント・発生工程】スルーホール用オーバコート印刷版の部分的目詰まりや、オーバコート印刷後の接触などにより出来たもの（銀スルーホール用オーバコート印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】表面涂层の网版の局部堵塞，或者表面涂层印刷后接触某种物体等所引起的（表面涂层印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a partial clogging of the printing screen for overcoat printing or an impact given on the over coated board (Overcoat printing process for silver through hole)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

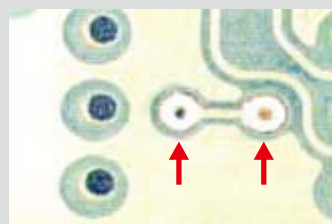
【Comments】
Magnification: ×

5-2-9 銀スルーホール欠落／銀通孔的欠缺 / Missing silver-paste through hole

【特徴】銀スルーホールの一部が欠落している状態の欠陥

【特征】銀通孔の局部欠缺的缺陷。

【Characteristics】Silver-paste is missing in some of the through holes where silver-paste must be applied.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×